

## 产品概述

GR3014E 是一款集成锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能的电源 SOC。芯片完整的功能集成使得外部应用元件极少，可以很大程度减小方案尺寸，降低 BOM 成本，同时使能关断后芯片自身待机电流只有 7uA。

GR3014E 充电电流为 0.5A，同时同步升压转换器支持 0.8A 输出，使能为高关闭升压，使能为低升压常开，若负载电流小于 13mA 则关闭电量指示灯。

GR3014E 内置电源路径管理，支持边充边放功能，边充边放时也提供重载和短路保护，节省外置二极管的同时，有效避免外置二极管在重载和短路时烧坏。

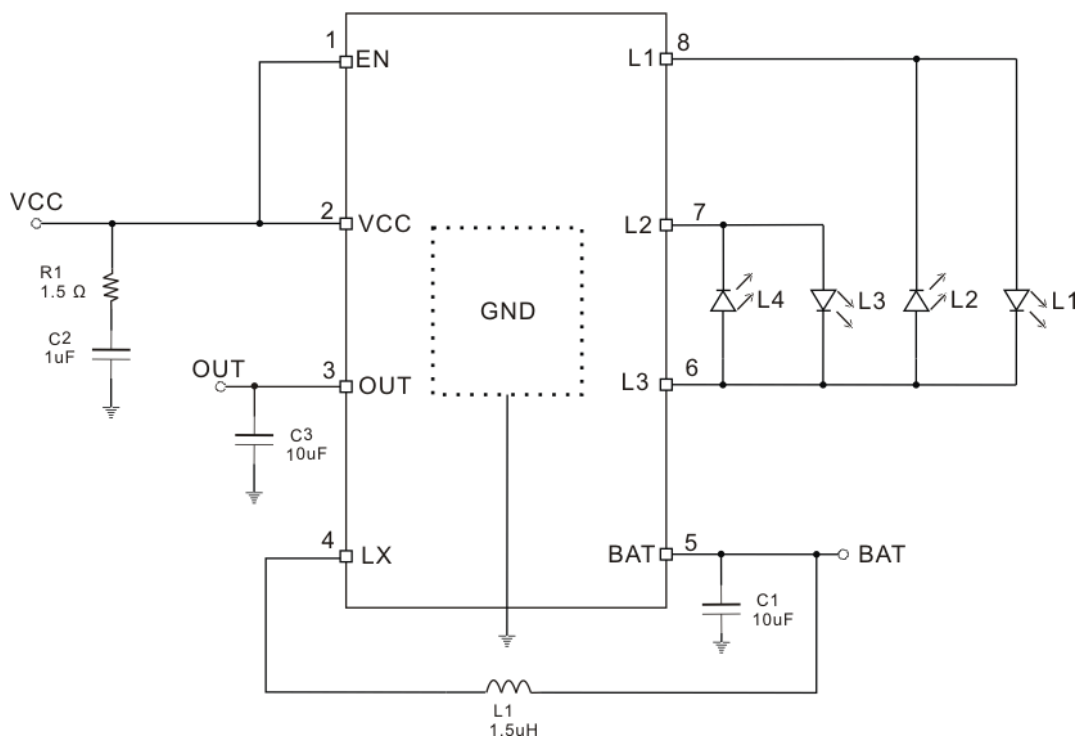
## 产品特点

- 内置带保护的电源路径管理，支持边充边放
- 同步升压使能控制
- 使能关机待机电流 7uA
- 使能开机工作电流 95uA
- 负载电流小于 13mA 关闭指示灯
- 充电电流 0.5A
- 放电电流 0.8A
- 预设 4.2V/4.35V 充电电压
- 智能温度调节功能
- 输出短路保护/重载保护/输入过压保护
- ESOP-8L 封装

## 应用领域

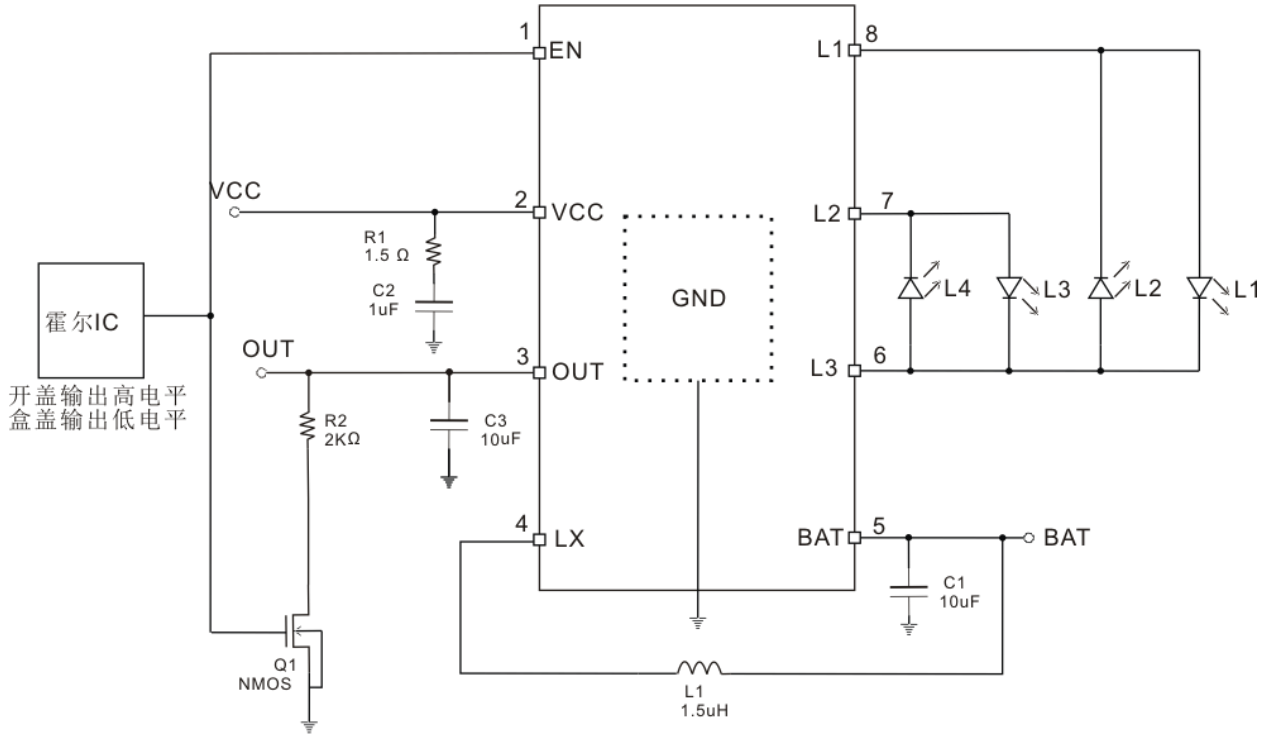
- 蓝牙耳机充电座
- 手电筒
- 蓝牙音箱
- 电池供电手持便携式设备

## 典型应用

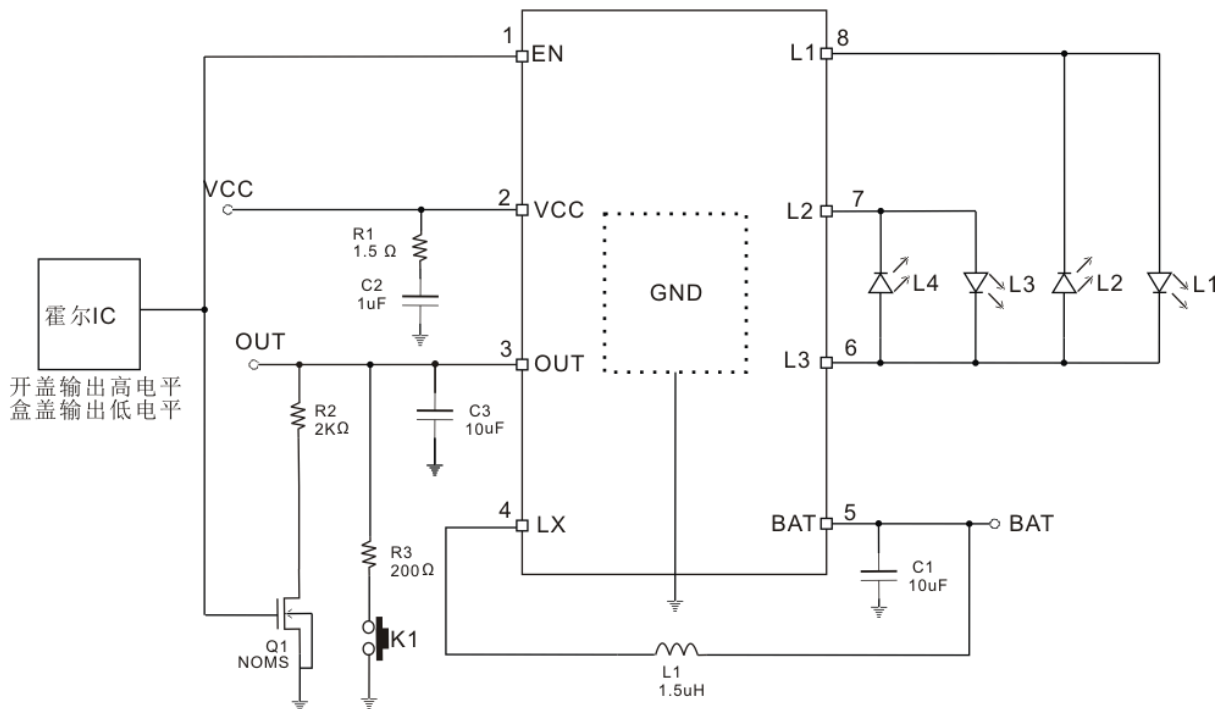


宝华龙科技 叶生 13713725986 QQ: 2851017624 0755-83281125

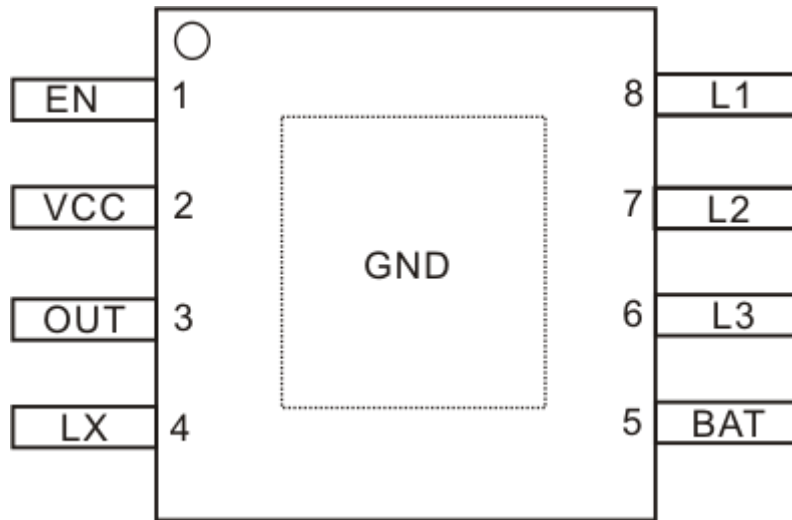
### 霍尔开关实现开盖自动回连（开盖后 OUT 为 0V）



### 霍尔开关实现开盖自动回连+按键（按键后指示灯亮）



## 管脚信息 (ESOP8)



## 管脚描述

管脚号	管脚名称	功能描述
1	EN	升压使能脚，默认为高电平关机状态，输入低电平工作
2	VCC	适配器 5V 输入端口
3	OUT	升压 5V 输出端口
4	LX	升压开关输出
5	BAT	电池正极输入
6	L3	LED 驱动脚
7	L2	LED 驱动脚
8	L1	LED 驱动脚
Exposed PAD	GND	芯片信号地和功率地

## 绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
VCC	-0.3	5.5	V
其它引脚	-0.3	VCC+0.3V	V
储存环境温度	-55	150	°C
工作结温	-40	150	°C
功耗		0.8	W
ESD (人体模型)		3	KV

注：绝对最大额定值是指超出该范围芯片可能会损坏，如无特殊说明所有电压值都是以 GND 为参考。

## 电气特性

除非特殊说明， VCC=5V， Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
T <sub>OTP</sub>	恒温模式结温			120		°C
I <sub>L</sub>	LED 显示驱动电流	BAT=3.7V		1.5		mA
<b>充电部分</b>						
VCC	VCC 电源电压		4.5	5	5.5	V
VCC <sub>OVP</sub>	VCC 过压保护电压			6		V
VCC <sub>OVP_REC</sub>	VCC 过压恢复电压			5.8		V
I <sub>CHG</sub>	恒流充电电流	V <sub>BAT</sub> =3.8V	0.45	0.5	0.55	A
I <sub>TRK</sub>	涓流充电电流	V <sub>BAT</sub> =2.6V	80	100	120	mA
I <sub>FULL</sub>	BAT 截止充电电流		80	100	120	mA
V <sub>BAT</sub>	预设充电电压	GR3014E	4.158	4.2	4.242	V
		GR3014EH	4.3	4.35	4.4	V
Δ V <sub>RECHRG</sub>	再充电阈值电压	V <sub>BAT</sub> -V <sub>RECHRG</sub>		150		mV
V <sub>TRK</sub>	涓流充电阈值电压			2.95		V
V <sub>TRK_HYS</sub>	涓流充电迟滞电压			150		mV
R <sub>ON_P</sub>	VCC 到 OUT 路径内阻			730		mΩ
<b>放电部分</b>						
V <sub>UV_BAT</sub>	BAT 开启电压	V <sub>BAT</sub> 上升		3.4		V
V <sub>BAT_SD</sub>	BAT 关机电压			2.9		V
BAT <sub>OVP</sub>	BAT 过压保护电压			5.1		V
BAT <sub>OVP_REC</sub>	BAT 过压恢复电压			4.9		V
V <sub>BAT_LOW</sub>	BAT 低电提示电压			3.3		V
I <sub>SDBY_BAT</sub>	使能关机待机电流	V <sub>BAT</sub> =4.2V， EN=H		7		μA
I <sub>AC_BAT</sub>	使能开机工作电流	V <sub>BAT</sub> =4.2V， EN=L		95		μA
T <sub>ON_MIN</sub>	最小导通时间			150		nS
D <sub>MAX</sub>	最大占空比			90		%
F <sub>OP</sub>	Boost 工作频率		0.8	1	1.2	MHz
V <sub>OUT</sub>	升压输出电压	I <sub>LOAD</sub> =0.5A	4.8	5.0V	5.2	V
V <sub>OUT_OVP</sub>	输出电压过压保护			5.2V		V
V <sub>OCP</sub>	输出短路保护电压			3.0		V
T <sub>OCP</sub>	输出短路保护延时			400		μS
V <sub>HL</sub>	输出重载保护电压			4.2		V
T <sub>HL</sub>	输出重载保护延时			8		mS
I <sub>LED_OFF</sub>	LED 关闭时负载电流	BAT=3.7V， C <sub>OUT</sub> =10μF		13		mA
T <sub>LED_OFF</sub>	LED 关闭延时			16		S
R <sub>EN</sub>	EN 脚上拉电阻			600		KΩ
V <sub>ENH</sub>	EN 高电平		1.2			V
V <sub>ENL</sub>	EN 低电平				0.3	V

## 应用指南

### EN 使能控制

EN 是控制升压输出的使能脚，充电时使能无效。EN 脚电压高于 1.2V 时升压关断，EN 脚电压低于 0.3V 时升压工作，内部默认将 EN 接高电平，使用时可以外接信号控制 EN 脚，若不需要外接信号控制 EN 脚，需将 EN 脚接 VCC，VCC 接入时 EN 无效，VCC 移除后使能有效。使能关机时待机电流为 7 $\mu$ A，使能开机时芯片一直工作，工作电流为 95 $\mu$ A。

### 充电电流

如果电池电压低于 2.95V，为了延长电池寿命，GR3014E 工作在涓流充电模式，涓流充电电流为 100mA；若电池电压高于 2.95V，GR3014E 工作在恒流充电模式，恒流充电电流为 0.5A；当电池电压达到 4.2V 后，GR3014E 工作在恒压充电模式，充电电流逐渐减小，当充电电流减小为 100mA 时，充电过程结束。

### 边充边放

GR3014E 内置电源路径管理，支持边充边放功能，外部有适配器插入且 OUT 有负载接入时，适配器在给 BAT 充电的同时给 OUT 负载提供电源，为提高安全性，边充边放路径也提供重载和短路保护，边充边放时若 OUT 发生重载或短路保护，边充边放路径关闭，须将负载全部移除后保护将会自动恢复，保护发生时电池充电的路径仍然正常给电池充电而不受影响。

### 智能温度控制

GR3014E 内部集成了智能温度控制功能，当芯片温度高于 120 $^{\circ}$ C 时，会自动减小充电或放电电流，从而控制芯片温度。

### 电池低压保护与低电提醒

工作时如果电池电压低于 3.3V，则 L1 会以 2HZ 频率快闪提醒电池电量较低，当电池电压低于 2.9V 则将输出关闭，GR3014E 进入待机模式。

### 输出重载与短路保护

升压输出发生重载或者短路后，升压输出会一直关闭，直到负载移除后自动恢复，或者将 EN 脚拉高复位后重新接地使升压恢复。

### 充电状态指示灯

输入 USB 插入电源时 L1~L4 会依次跑马点亮，然后再根据电池电量指示充电状态，达到电量的指示灯常亮，当前电量的指示灯以 1Hz 频率闪烁，充满电后 L1~L4 全亮。

VBAT	L1	L2	L3	L4
4.2V	亮	亮	亮	亮
4.0V-4.2V	亮	亮	亮	1HZ 闪烁
3.8V-4.0V	亮	亮	1HZ 闪烁	灭
3.6V-3.8V	亮	1HZ 闪烁	灭	灭
<3.6V	1HZ 闪烁	灭	灭	灭

## 放电状态指示灯

升压启动后，若负载电流小于 13mA，L1~L4 关闭；若负载电流大于 13mA，L1~L4 会根据电池电压状况实时指示电池电量，当电池电压低于 3.3V 时，L1 会以 2HZ 频率快闪进行低电提示。

VBAT	L1	L2	L3	L4
3.9V-4.2V	亮	亮	亮	亮
3.9V-3.7V	亮	亮	亮	灭
3.7V-3.5V	亮	亮	灭	灭
3.5V-3.3V	亮	灭	灭	灭
3.3V-2.9V	2HZ闪烁	灭	灭	灭
<2.9V	灭	灭	灭	灭

## PCB LAYOUT 注意事项

- 1、BAT 电容尽量靠近芯片并与芯片放在 PCB 的同一面；电容与 BAT 和地线的接触走线尽量宽；
- 2、OUT 电容尽量靠近芯片，其地线尽量接在大面积地线上，不要经过较小的地线再到芯片和大面积地；
- 3、电感到 SW 引脚的走线尽量短而粗。

封装信息 (ESOP8)

